





# **BOARD LEVEL UNDERFILL (SUF)**



- Les TG élevés et les CTE faibles offrent la meilleure fiabilité
- Snap Cure et Fast Flow répondent aux exigences des productions à gros volumes
- Respect des exigences environnementales strictes les plus récentes

## CORNERBOND ET EDGEBOND



- Contrôle de la vitessse de coulée pour contrôler l'écoulement par capilarité sous la puce
- Possibilité de dosage par jetting pour un contrôle précis du dosage
- Respect des exigences environnementales strictes les plus récentes

# **NOUVELLE RÉGLEMENTATION REACH**

• L'ECHA a introduit 18 nouveaux produits chimiques dans la réglementation REACH, qui concernent les produits actuels

20	119	2020	20	21	2022	
	Propositions de HHPA et de MHHPA pour REACH Annexe XIV	Comr porta inscr	sion de la mission ant iption de exe XIV	Date limite pour l'autorisation	Entrée en vigueur de REACH Annexe XIV	





# EXIGENCES DES PRODUITS UNDERFILL DES BGA ® CORNERBOND/EDGEBOND

Conforme aux exigences ECHA:

- Satisfait aux exigences de la future règlementation REACH 2022
- Ne contient pas de HHPA ni de MHHPA

#### Haute fiabilité:

- Conforme aux conditions de test de la directive AECQ 100Grade 1 & 0
- Ne contient pas de HHPA & MHHPA

#### Finition parfaite:

- Utilisé dans un équipement disponible sur le marché
- Snap Cure
- Pas d'étapes supplémentaires ou d'équipement nécessaires

### UNDERFILL VS CORNERBOND

	Underfill	Cornerbond
Fiabilité:		
Protection des billes de brasage:	+++	+
Protection contre les chutes:	+++	++
Changement de température:	+++	+
Productivité:	+	+++
Compatibilité des flux:	++	+++
Volume de dosage:	+	+++
Contrôle des entrées d'air:	++	+++
Conforme à l'initiative Green:	+++	+++

# PRODUITS RECOMMANDÉS

BGA Underfill: XSUF1589-24

- Satisfait à la condition "0" pour une fiabilité et une robustesse inégalées grâce à un Tg élevé et un CTE faible
- Combiné de de résines optimisé pour une excellente fluidité et une durcissement rapide
   Idéal pour la production en grandes séries

#### BGA Cornerbond: XSUF583-28 @ SUF1583-19

- Améliore la fiabilité en cas de chocs et de vibrations
- Productivité élevée et consommation de produit minimale en comparaison avec l'Underfill
- Vitesse de coulée optimisée pour un écoulement minimal
- Cornerbond Repositionnable disponible (SUF1583-19)

Les composés de résines répondent aux exigences de l'initiative européenne Green

## Qui sommes nous?

NAMICS est un leader mondial de la technologie de production de produits électroniques avec plus de 70 ans d'expérience et de savoir-faire.

Nous faisons plus que fabriquer des produits, nous construisons des relations. NAMICS est l'étalon-or du service client, en proposant des solutions dédiées et un service après vente de première classe afin de trouver une solution à votre propre application.

Rencontrons-nous afin de découvrir comment NAMICS peut vous permettre d'atteindre vos objectifs.

#### Contact

Hilpert electronics AG
Täfernstrasse 29
CH-5405 Baden-Dättwil
Téléph: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
office@hilpert.ch
www.hilpert.ch

Plus d'informations ici:

